# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

USAMI Q58611 Fld: Oct ber 10, 2000 Darryl Mexic 202-293-7060 2 of 2

## 日本国特許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年10月 7日

出 願 番 号 Application Number:

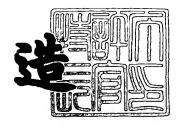
平成11年特許願第287387号

出 願 人 Applicant (s):

富士写真フイルム株式会社

2000年 7月21日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



#### 特平11-287387

【書類名】

特許願

【整理番号】

PCR14456FF

【提出日】

平成11年10月 7日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 7/26

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

宇佐美 由久

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077665

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 剛宏

【選任した代理人】

【識別番号】 100077805

【弁理士】

【氏名义は名称】 佐藤 辰彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001834

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9800819

【プルーフの要否】

要

【書類名】明細書

【発明の名称】

情報記録媒体の製造方法

【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

基板上に、情報を記録することができる色素記録層を有する情報記録媒体の製造方法において、

前記基板を成形する成形機の台数をm、前記色素記録層を形成する色素溶液塗布機構の台数をnとしたとき、n/m<2の関係を満足するように製造ラインを構成することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

#### 【請求項2】

請求項1記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記基板を成形する1台の成形機に対して、前記色素記録層を形成する色素溶液塗布機構を1台設置して製造ラインを構成することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、基板上に、情報を記録することができる色素記録層を有する情報記録媒体の製造方法に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

一般に、光ビームを介して情報信号の記録、再生が行われる円盤状の光情報記録媒体(以下、単に光ディスクと記す)としては、いわゆるコンパクトディスクと呼ばれる再生専用型の光ディスクと、1回のみの記録を行うことができる追記型光ディスク並びに再生のみならず情報信号の記録及び消去が可能な記録可能型の光ディスクがある。

[0003]

これら光ディスクの基板は、その材料として、一般に、ポリカーボネイト樹脂

やアクリル樹脂が用いられ、生産性の面から射出成形法や射出圧縮成形法を用いて製造される。そして、成形処理が施された後、基板は冷却され、色素記録層形成工程に搬送される。

[0004]

上記の従来の製造方法では、基板を成形する1台の成形機に対して、色素記録層を形成する色素溶液塗布機構が2台以上設置されていた。すなわち、基板成形機が2台以上設置されている場合には、色素溶液塗布機構は4台以上設置されることになり、色素記録層の形成を複数の製造ラインで行っていた。

[0005]

このため、各機器のメンテナンス費用が高騰し、製造ライン毎の品質管理が煩雑になり、製造設備の大型化、設置スペースの拡大化を招いていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、基板成形機の台数をm、色素記録層を形成する色素溶液塗布機構の台数をnとしたとき、n/m<2の関係を満足させることにより、製造ラインを簡素化でき、品質管理が容易になるとともに、メンテナンス費用を削減し、製造設備の小型化、設置スペースを縮小することができる情報記録媒体の製造方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、基板上に、情報を記録することができる色素記録層を有する情報記録媒体の製造方法において、前記基板を成形する成形機の台数をm、前記色素記録層を形成する色素溶液塗布機構の台数をnとしたとき、n/m<2の関係を満足するように製造ラインを構成することを特徴とする。

[0008]

これにより、製造ラインが簡素化でき、製造ライン毎の品質管理が容易になる。また、各機器のメンテナンス費用が削減でき、製造設備の小型化、設置スペースを縮小することができる。

[0009]

前記基板を成形する1台の成形機に対して、前記色素記録層を形成する色素溶液塗布機構を1台設置して製造ラインを構成してもよい。

[0010]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る情報記録媒体の製造方法を例えばCD-R等の光ディスクを製造するシステムに適用した実施の形態例(以下、単に実施の形態に係る製造システムと記す)を図1~図14を参照しながら説明する。

#### [0011]

本実施の形態に係る製造システム10は、図1に示すように、例えば射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形によって基板202(図2及び図13A参照)を作製する基板成形機12と、成形処理が施された該基板202に対して冷却処理を行う冷却機14と、冷却処理後の該基板202から光ディスクDを製造する製造部16とを有して構成されている。

#### [0012]

基板成形機12は、ポリカーボネートなどの樹脂材料を射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形して、一主面にトラッキング用溝又はアドレス信号等の情報を表す凹凸(グルーブ)が形成された基板202を作製する。

#### [0013]

前記基板成形機12により作製された前記基板202は、搬送機構18により 冷却機14に搬送される。前記冷却機14により冷却された前記基板202は、 集積部22(スタックポール回転台)に複数本設置されているスタックポール2 0に段積みされて保管される。

#### [0014]

製造部16は、3つの処理部24、26及び28から構成され、第1の処理部24は、基板202の一主面上に色素溶液を塗布して乾燥させることにより該基板202上に色素記録層204(図13参照)を形成する色素溶液塗布機構30と、色素溶液を塗布した後に色素記録層204の欠陥の有無並びに膜厚の検査を行う検査機構32と、該検査機構32での検査結果に応じて基板202を正常品用のスタックポール34あるいはNG用のスタックポール36に選別する選別機

構38とを有している。

[0015]

また、第1の処理部24には、前記スタックポール20に集積された基板20 2を1枚ずつ取り出して色素溶液塗布機構30に搬送し、かつ、該色素溶液塗布 機構30により色素溶液が塗布された前記基板202を該検査機構32に搬送す るアーム機構40が設けられている。

[0016]

第2の処理部26は、基板202に形成されている色素記録層204の光反射率を安定させるために該基板202を乾燥させる乾燥炉42と、正常品用スタックポール34から該乾燥炉42に基板202を搬送する第1の搬送機構44と、色素記録層204の光反射率の安定化処理が施された基板202を該乾燥炉42から次工程に順次搬送する第2の搬送機構46とを有している。

[0017]

第3の処理部28は、第2の搬送機構46により搬送された基板202の色素記録層204上に光反射層をスパッタリングにより形成するスパッタ機構48と、光反射層のスッパタリングを終えた基板202の周縁(エッジ部分)を洗浄するエッジ洗浄機構50と、エッジ洗浄された基板202の色素記録層上に対してUV硬化液を塗布するUV硬化液塗布機構52と、UV硬化液が塗布された基板202を高速回転させて基板202上のUV硬化液の塗布厚を均一にするスピン機構54と、UV硬化液の塗布及びスピン処理を終えた基板202に対して紫外線を照射することによりUV硬化液を硬化させて基板202の光反射層上に保護層を形成するUV照射機構56と、UV照射された基板202に対して塗布面と保護層面の欠陥を検査するための欠陥検査機構58と、基板202に形成されたグルーブによる信号特性を検査するための特性検査機構60と、これら欠陥検査機構58及び特性検査機構60での検査結果に応じて基板202を正常品用のスタックポール62あるいはNG用のスタックポール64に選別するための選別機構66とを有している。

[0018]

また、第3の処理部28には、基板202を1枚ずつ、スパッタ機構48、エ

ッジ洗浄機構50、UV硬化液塗布機構52、スピン機構54、UV照射機構56、欠陥検査機構58及び特性検査機構60の各機構に順次搬送するための回転型搬送機構68が設けられている。

#### [0019]

前記回転型搬送機構68は、中心部に円盤型の回転部を有し、その回転部には8本のアームが等間隔に設けられている。この8本の各アームの先端部には、基板202を保持するための吸着パッドが設けられており、前記回転部が回転することにより、8本の各アームに設けられた吸着パッドにより保持された基板202が、第3処理部28を構成する各機構48、50、52、54、56、58及び60に順次搬送されることになる。

#### [0020]

ここで、1つの色素溶液塗布機構30の構成について図2~図6を参照しながら説明する。

#### [0021]

この色素溶液塗布機構30は、図2及び図3に示すように、色素溶液付与装置73、スピナーヘッド装置74及び飛散防止壁76を有して構成されている。前記色素溶液付与装置73は、色素溶液が充填された加圧タンク(図示せず)と、該加圧タンクからノズル78に引き回されたパイプ(図示せず)と、該ノズル78から吐出される色素溶液の量を調整するための吐出量調整バルブ80とを有し、色素溶液は該ノズル78を通してその所定量が基板202の表面上に滴下されるようになっている。

#### [0022]

この色素溶液付与装置 7 3 は、ノズル 7 8 を下方に向けて支持する支持板 8 2 と該支持板 8 2 を水平方向に旋回させるモータ 8 4 とを有するハンドリング機構 8 6 によって、待機位置から基板 2 0 2 の上方の位置に旋回移動できるように構成されている。

#### [0023]

スピナーヘッド装置74は、前記色素溶液付与装置73の下方に配置されており、着脱可能な固定具88により、基板202が水平に保持されると共に、駆動

モータ(図示せず)により軸回転が可能とされている。

[0024]

スピナーヘッド装置74により水平に保持された状態で回転している基板20 2上に、色素溶液付与装置73のノズル78から滴下した色素溶液は、基板20 2の表面上を外周側に流延する。そして、余分の色素溶液は基板202の外周縁 部で振り切られ、その外側に放出され、次いで基板202に付着した色素溶液が 乾燥されることにより、基板202の表面上に塗膜(色素記録層204)が形成 される。

[0025]

スピナーヘッド装置 7 4 の周囲には、基板 2 0 2 の外周縁部から外側に放出された余分の色素溶液が周辺に飛散するのを防止するための飛散防止壁 7 6 が設けられており、上部に開口 9 0 が形成されるようにスピナーヘッド装置 7 4 の周囲に配置されている。前記飛散防止壁 7 6 を介して集められた余分の色素溶液はドレイン 9 2 を通して回収されるようになっている。

[0026]

また、第1処理部24(図1参照)における色素溶液塗布機構30からの排気は、前記飛散防止壁76の上方に形成された開口90から取り入れられた空気を基板202の表面上に流通させた後、スピナーヘッド装置74の下方に取り付けられた排気管94を通して排気されるようになっている。

[0027]

色素溶液付与装置 7 3 のノズル 7 8 は、図 4 及び図 5 に示すように、軸方向に 貫通孔 9 6 が形成された細長い円筒状のノズル本体 9 8 と、該ノズル本体 9 8 を 支持板 8 2 (図 3 参照)に固定するための取付部 1 0 0 を有する。ノズル本体 9 8 の先端面及びその先端面から 1 m m以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方 の壁面は、フッ素化合物からなる表面を有する。このフッ素化合物としては、例 えば、ポリテトラフルオロエチレンやポリテトラフルオロエチレン含有物等を使 用することができる。

[0028]

この実施の形態で用いられる好ましいノズル78の例としては、例えば、図5

に示すように、ノズル本体98の先端面及びその先端面から1mm以上の範囲をフッ素化合物を用いて形成したノズル78や、図6に示すように、ノズル本体98の先端面102及びその先端面102から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面104及び106をフッ素化合物を用いて被覆したノズル78を挙げることができる。

[0029]

図5に示すように、ノズル本体98の先端面及びその先端面から1mm以上の範囲をフッ素化合物で形成する場合、強度などを考慮すると、実用的には、例えばノズル本体98をステンレススチールで形成し、ノズル本体98の先端面及びその先端面から最大で5mmの範囲をフッ素化合物で形成することが好ましい。

[0030]

また、図6に示すように、ノズル本体98の先端面102及びその先端面102から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面104及び106をフッ素化合物で被覆する場合、ノズル本体98の先端面102から10mm以上、更に好ましくは、ノズル本体98の全領域をフッ素化合物で被覆することが好ましい。被覆する場合、その厚みは特に制限はないが、5~500μmの範囲が適当である。また、ノズル本体98の材質としては、上記のように、ステンレススチールが好ましい。ノズル本体98に形成された貫通孔96の径は一般に0.5~1.0mmの範囲である。

[0031]

ここで、本実施の形態に係る製造システム10の変形例について、図7~図1 2を参照しながら説明する。

[0032]

第1の変形例に係る製造システム10は、図7に示す通り、2台の基板成形機 12A及び12Bと、2台の色素溶液塗布機構30A及び30Bと、1台のスパッタ機構48とを有して構成されている。

[0033]

第2の変形例に係る製造システム10は、図8に示す通り、3台の基板成形機12A、12B及び12Cと、4台の色素溶液塗布機構30A、30B、30C

及び30Dと、1台のスパッタ機構48とを有して構成されている。

[0034]

第3の変形例に係る製造システム10は、図9に示す通り、3台の基板成形機 12A、12B及び12Cと、3台の色素溶液塗布機構30A、30B及び30 Cと、1台のスパッタ機構48とを有して構成されている。

[0035]

第4の変形例に係る製造システム10は、図10に示す通り、4台の基板成形機12A、12B、12C及び12Dと、4台の色素溶液塗布機構30A、30B、30C及び30Dと、2台のスパッタ機構48A及び48Bとを有して構成されている。

[0036]

第5の変形例に係る製造システム10は、図11に示す通り、4台の基板成形機12A、12B、12C及び12Dと、6台の色素溶液塗布機構30A、30B、30C、30D、30E及び30Fと、2台のスパッタ機構48A及び48Bとを有して構成されている。

[0037]

第6の変形例に係る製造システム10は、図12に示す通り、2台の基板成形機12A及び12Bと、3台の色素溶液塗布機構30A、30B及び30Cと、1台のスパッタ機構48とを有して構成されている。

[0038]

次に、図1に示す本実施の形態に係る製造システム10によって光ディスクを 製造する過程について図13A~図14Bの工程図も参照しながら説明する。

[0039]

まず、基板成形機12において、ポリカーボネートなどの樹脂材料が射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形されて、図13Aに示すように、一主面にトラッキング用溝又はアドレス信号等の情報を表す凹凸(グルーブ)200が形成された基板202が作製される。

[0040]

前記基板202の材料としては、例えばポリカーボネート、ポリメタルメタク

リレート等のアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、エポキシ樹脂、アモルファスポリオレフィン及びポリエステルなどを挙げることができ、所望によりそれらを併用してもよい。上記の材料の中では、耐湿性、寸法安定性及び価格などの点からポリカーボネートが好ましい。また、グルーブ200の深さは、0.01~0.3μmの範囲であることが好ましく、その半値幅は、0.2~0.9μmの範囲であることが好ましい。

#### [0041]

基板成形機12から取り出された基板202は、搬送機構18により冷却機14に搬送され、該冷却機14において冷却された後、一主面が下側に向けられてスタックポール20に積載される。スタックポール20に積載された基板202はアーム機構40により、順次1枚ずつ色素溶液塗布機構30に搬送される。

#### [0042]

色素溶液塗布機構30に搬送された基板202は、その一主面上に色素溶液が 塗布された後、高速回転されて塗布液の厚みが均一にされた後、乾燥処理が施さ れる。これによって、図13Bに示すように、基板202の一主面上に色素記録 層204が形成されることになる。

#### [0043]

即ち、色素溶液塗布機構30に投入された基板202は、図2に示すスピナーヘッド装置74に装着され、固定具88により水平に保持される。次に、加圧式タンクから供給された色素溶液は、吐出量調整バルブ80によって所定量が調整され、基板202上の内周側にノズル78を通して滴下される。

#### [0044]

このノズル78は、上述したように、ノズル本体98の先端面102及びその 先端面102から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面104 及び106がフッ素化合物からなる表面を有しているため、色素溶液の付着が生 じにくく、また、これが乾燥して色素の析出やその堆積物が生じにくく、従って 、欠陥などの障害を伴うことなく、塗膜をスムーズに形成させることができる。

#### [0045]

なお、色素溶液としては色素を適当な溶剤に溶解した溶液が用いられる。色素

溶液中の色素の濃度は、一般に $0.01\sim15$ 重量%の範囲にあり、好ましくは $0.1\sim10$ 重量%の範囲、特に好ましくは $0.5\sim5$ 重量%の範囲、最も好ましくは $0.5\sim3$ 重量%の範囲にある。

#### [0046]

駆動モータによりスピナーヘッド装置74は高速回転が可能である。基板20 2上に滴下された色素溶液は、スピナーヘッド装置74の回転により、基板20 2の表面上を外周方向に流延し、塗膜を形成しながら基板202の外周縁部に到達する。外周縁部に到達した余分の色素溶液は、更に遠心力により振り切られ、 基板202の縁部周辺に飛散する。飛散した余分の色素溶液は飛散防止壁76に 衝突し、更にその下方に設けられた受皿に集められた後、ドレイン92を通して 回収される。塗膜の乾燥はその形成過程及び塗膜形成後に行われる。塗膜(色素 記録層204)の厚みは、一般に、20~500mmの範囲に、好ましくは50 ~300mmの範囲に設けられる。

#### [0047]

色素記録層204に用いられる色素は特に限定されない。使用可能な色素の例としては、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、イミダゾキノキサリン系色素、ピリリウム系・チオピリリウム系色素、アズレニウム系色素、スクワリリウム系色素、Ni、Crなどの金属錯塩系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、インドフェノール系色素、インドアニリン系色素、トリフェニルメタン系色素、メロシアニン系色素、オキソノール系色素、アミニウム系・ジインモニウム系色素及びニトロソ化合物を挙げることができる。これらの色素のうちでは、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、アズレニウム系色素、スクワリリウム系色素、オキソノール系色素及びイミダゾキノキサリン系色素が好ましい

#### [0048]

色素記録層204を形成するための塗布剤の溶剤の例としては、酢酸ブチル、 セロソルブアセテートなどのエステル;メチルエチルケトン、シクロヘキサノン 、メチルイソブチルケトンなどのケトン;ジクロルメタン、1,2-ジクロルエ タン、クロロホルムなどの塩素化炭化水素;ジメチルホルムアミドなどのアミド ;シクロヘキサンなどの炭化水素;テトラヒドロフラン、エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル;エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコール;2,2,3,3ーテトラフルオロー1ープロパノールなどのフッ素系溶剤;エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類などを挙げることができる。

#### [0049]

前記溶剤は使用する色素の溶解性を考慮して単独または二種以上を適宜併用することができる。好ましくは、2,2,3,3ーテトラフルオロー1ープロパノールなどのフッ素系溶剤である。なお、色素溶液中には、所望により退色防止剤や結合剤を添加してもよいし、更に酸化防止剤、UV吸収剤、可塑剤、潤滑剤などの各種添加剤を、目的に応じて添加してもよい。

#### [0050]

退色防止剤の代表的な例としては、ニトロソ化合物、金属錯体、ジインモニウム塩、アミニウム塩を挙げることができる。これらの例は、例えば、特開平2-300288号、同3-224793号、及び同4-146189号等の各公報に記載されている。

#### [0051]

結合剤の例としては、ゼラチン、セルロース誘導体、デキストラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイソブチレン等の炭化水素系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル共重合体等のビニル系樹脂、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリビニルアルコール、塩素化ポリエチレン、エポキシ樹脂、ブチラール樹脂、ゴム誘導体、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂等の熱硬化性樹脂の初期縮合物などの合成有機高分子を挙げることができる。

#### [0052]

結合剤を使用する場合に、結合剤の使用量は、一般に色素100重量部に対して、20重量部以下であり、好ましくは10重量部以下、更に好ましくは5重量

部以下である。

[0053]

なお、色素記録層204が設けられる側の基板202の表面には、平面性の改善、接着力の向上および色素記録層204の変質防止などの目的で、下塗層を設けてもよい。

[0054]

下塗層の材料としては例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質、およびシランカップリング剤などの表面改質剤を挙げることができる。

[0055]

下塗層は、前記物質を適当な溶剤に溶解または分散して色素溶液を調整した後、この色素溶液をスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコートなどの塗布法を利用して基板表面に塗布することにより形成することができる。下塗層の層厚は、一般に0.005~20μmの範囲、好ましくは0.01~10μmの範囲に設けられる。

[0056]

色素記録層204が形成された基板202は、アーム機構40により検査機構32に搬送され、基板202の欠陥の有無や色素記録層204の膜厚の検査が行われる。この検査は、基板202の裏面から光を照射してその光の透過状態を例えばCCDカメラで画像処理することによって行われる。この検査機構32での検査結果は次の選別機構38に送られる。

[0057]

上述の検査処理を終えた基板202は、その検査結果に基づいて選別機構38 によって正常品用のスタックポール34またはNG用のスタックポール36に搬 送選別される。

[0058]

正常品用のスタックポール34に基板202が積載されると同時に、第1の搬送機構44が動作し、該スタックポール34から1枚ずつ基板202を取り出して、乾燥炉42に搬送する。前記乾燥炉42に搬送された基板202は、該乾燥炉42の中で乾燥されることにより該基板202に形成されている色素記録層204の光反射率が安定し、その後、第2の搬送機構46を介して次のスパッタ機構48に搬送される。

[0059]

本実施の形態において、乾燥炉42による基板202の乾燥処理条件は、温度が80℃、時間が20分に管理されている。

[0060]

スパッタ機構48に投入された基板202は、図13Cに示すように、その一 主面中、周縁部分(エッジ部分)206を除く全面に光反射層208がスパッタ リングによって形成される。

[0061]

光反射層 2 0 8 の材料である光反射性物質はレーザ光に対する反射率が高い物質であり、その例としては、Mg、Se、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Re、Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Ir、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、Ga、In、Si、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの金属及び半金属あるいはステンレス鋼を挙げることができる。

[0062]

これらのうちで好ましいものは、Cr、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Al及びステンレス鋼である。これらの物質は単独で用いてもよいし、あるいは二種以上を組み合わせて用いてもよく、または合金として用いてもよい。特に好ましくはAgもしくはその合金である。

[0063]

光反射層208は、例えば、前記光反射性物質を蒸着、スパッタリングまたは

イオンプレーティングすることにより色素記録層204の上に形成することができる。光反射層208の層厚は、一般には10~800nmの範囲、好ましくは20~500nmの範囲、更に好ましくは50~300nmの範囲に設けられる

#### [0064]

光反射層208が形成された基板202は、回転型搬送機構68により次のエッジ洗浄機構50に搬送され、図14Aに示すように、基板202の一主面中、エッジ部分206が洗浄されて、該エッジ部分206に形成されていた色素記録層204が除去される。

#### [0065]

その後、基板202は、前記回転型搬送機構68によりUV硬化液塗布機構52に搬送され、基板202の一主面の一部分にUV硬化液が滴下される。その後、基板202は、さらに前記回転型搬送機構68により次のスピン機構54に搬送され、高速回転されることにより、基板202上に滴下されたUV硬化液の塗布厚が基板202の全面において均一にされる。

#### [0066]

本実施の形態においては、前記光反射層208の成膜後から前記UV硬化液の 塗布までの時間が2秒以上、5分以内となるように時間管理されている。

#### [0067]

その後、基板202は、同じく前記回転型搬送機構68により次のUV照射機構56に搬送され、基板202上のUV硬化液に対して紫外線が照射される。これによって、図14Bに示すように、基板202の一主面上に形成された色素記録層204と光反射層208を覆うようにUV硬化樹脂による保護層210が形成されて光ディスクDとして構成されることになる。

#### [0068]

保護層210は、色素記録層204などを物理的及び化学的に保護するために 光反射層208上に設けられる。なお、この保護層210を基板202の色素記 録層204が設けられていない側にも形成すると、耐傷性、耐湿性を高めること ができる。保護層210で使用される材料としては、例えば、SiO、SiO。 、 $MgF_2$ 、 $SnO_2$ 、 $Si_3N_4$ 等の無機物質、及び熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、そしてUV硬化性樹脂等の有機物質を挙げることができる。

[0069]

保護層210は、例えば、プラスチックの押し出し加工で得られたフイルムを接着剤を介して光反射層208上及び/または基板202上にラミネートすることにより形成することができ、あるいは真空蒸着、スパッタリング、塗布等の方法により設けられてもよい。保護層210が熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して色素溶液を調整したのち、この色素溶液を塗布し、乾燥することによっても形成することができる。

[0070]

また、保護層210がUV硬化性樹脂の場合には、上述したように、そのまま、もしくは適当な溶剤に溶解して色素溶液を調整したのちこの色素溶液を塗布し、UV光を照射して硬化させることによって形成することができる。これらの色素溶液中には、更に帯電防止剤、酸化防止剤、UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて添加してもよい。保護層210の層厚は、一般には0.1~100μmの範囲に設けられる。

[0071]

その後、光ディスクDは、回転型搬送機構68により次の欠陥検査機構58と特性検査機構60に搬送され、色素記録層204の面と保護層210の面における欠陥の有無や光ディスクDの基板202に形成されたグルーブ200による信号特性が検査される。これらの検査は、光ディスクDの両面に対してそれぞれ光を照射してその反射光を例えばCCDカメラで画像処理することによって行われる。これらの欠陥検査機構58及び特性検査機構60での各検査結果は次の選別機構66に送られる。

[0072]

上述の欠陥検査処理及び特性検査処理を終えた光ディスクDは、各検査結果に基づいて選別機構66によって正常品用のスタックポール62またはNG用のスタックポール64に搬送選別される。

[0073]

正常品用のスタックポール62に所定枚数の光ディスクDが積載された段階で、該スタックポール62が第3処理部28から取り出されて図示しないラベル印刷工程に投入される。

[0074]

このように、本実施の形態に係る製造システム10においては、基板成形機12の台数をm、色素記録層204を形成する色素溶液塗布機構30の台数をnとしたとき、n/m<2の関係を満足するように製造ラインを構成したため、製造ラインを簡素化でき、品質管理が容易になるとともに、メンテナンス費用を削減でき、製造設備の小型化、設置スペースを縮小することができる。

[0075]

なお、この発明に係る情報記録媒体の製造方法は、上述の実施の形態に限らず、この発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

[0076]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係る情報記録媒体の製造方法によれば、製造ラインを簡素化でき、品質管理が容易になるとともに、メンテナンス費用を削減し、製造設備の小型化、設置スペースを縮小することができる。

【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本実施の形態に係る製造システムの一例を示す構成図である。

#### 【図2】

色素溶液塗布機構を示す構成図である。

#### 【図3】

色素溶液塗布機構を示す斜視図である。

#### 【図4】

色素溶液塗布機構のノズルを示す平面図である。

#### 【図5】

色素溶液塗布機構のノズルの一例を示す側面図である。

#### 【図6】

色素溶液塗布機構のノズルの他の例を一部省略して示す拡大断面図である。

#### 【図7】

本実施の形態に係る製造システムの第1の変形例を示す構成図である。

#### 【図8】

本実施の形態に係る製造システムの第2の変形例を示す構成図である。

#### 【図9】

本実施の形態に係る製造システムの第3の変形例を示す構成図である。

#### 【図10】

本実施の形態に係る製造システムの第4の変形例を示す構成図である。

#### 【図11】

本実施の形態に係る製造システムの第5の変形例を示す構成図である。

#### 【図12】

本実施の形態に係る製造システムの第6の変形例を示す構成図である。

#### 【図13】

図13Aは基板にグルーブを形成した状態を示す工程図であり、図13Bは基板上に色素記録層を形成した状態を示す工程図であり、図13Cは基板上に光反射層を形成した状態を示す工程図である。

#### 【図14】

図14Aは基板のエッジ部分を洗浄した状態を示す工程図であり、図14Bは 基板上に保護層を形成した状態を示す工程図である。

#### 【符号の説明】

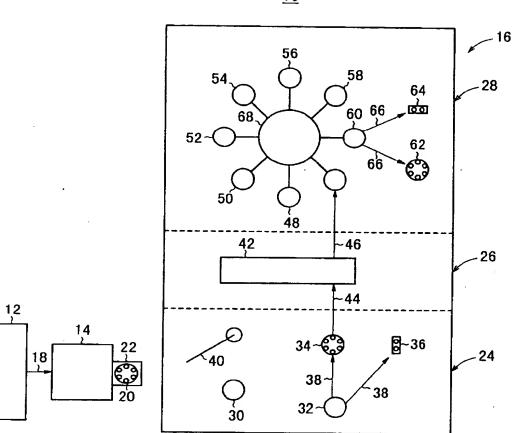
- 10…製造システム -
- 12、12A~12D…基板成形機
- 30、30A~30F…色素溶液塗布機構
- D…光ディスク

【書類名】

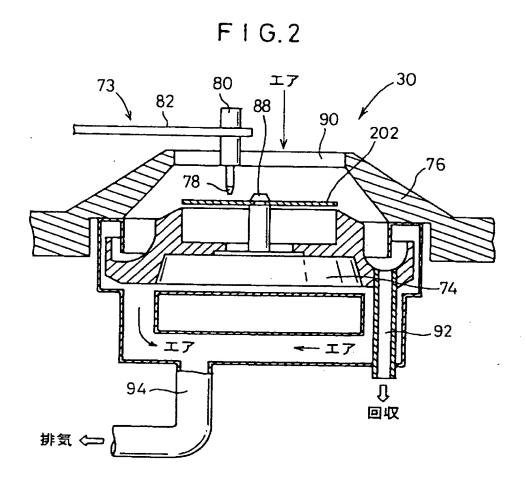
図面

【図1】

FIG. 1

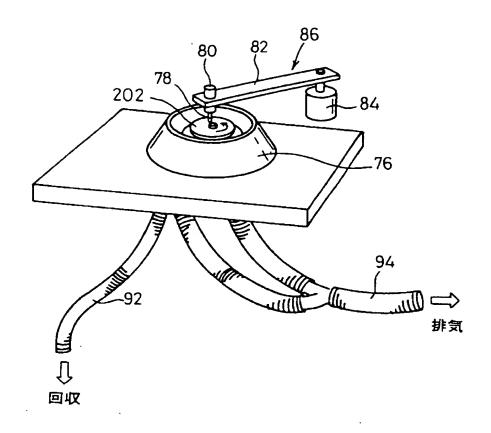


【図2】



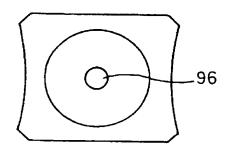
【図3】

FIG.3

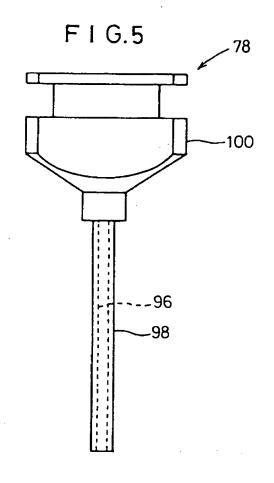


【図4】

F1G.4

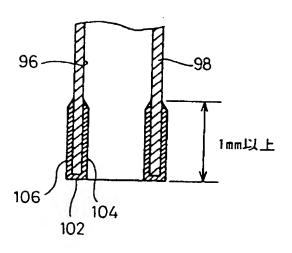


【図5】



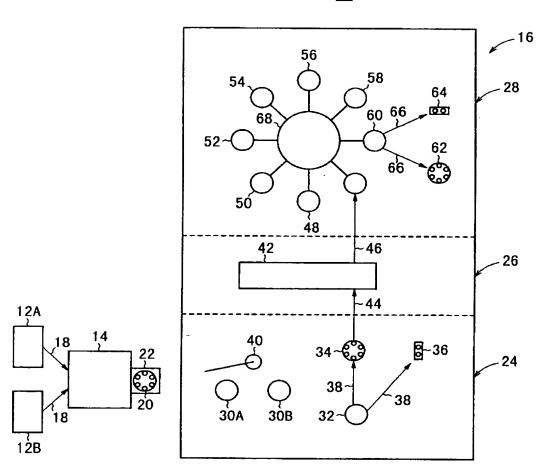
【図6】

F I G. 6



【図7】

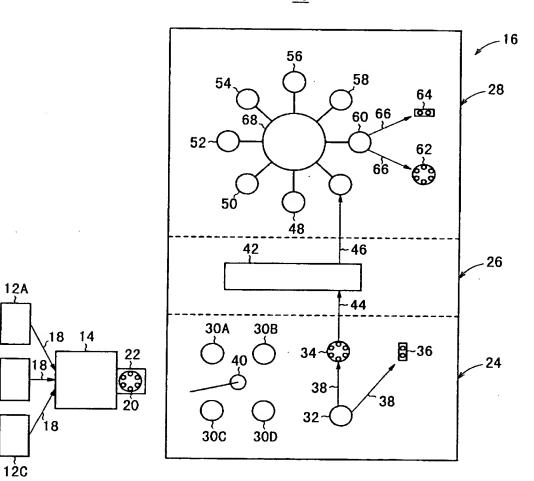
FIG. 7



【図8】

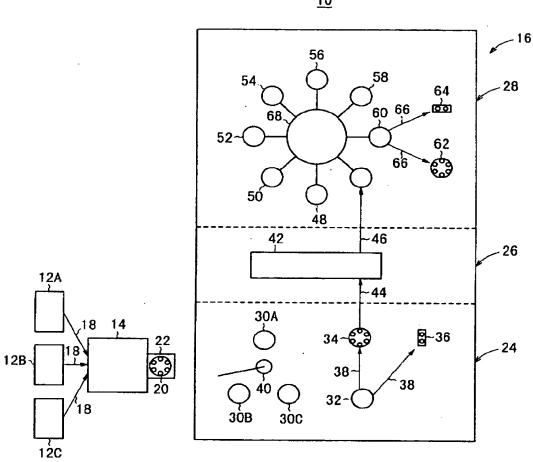
12B\

FIG. 8



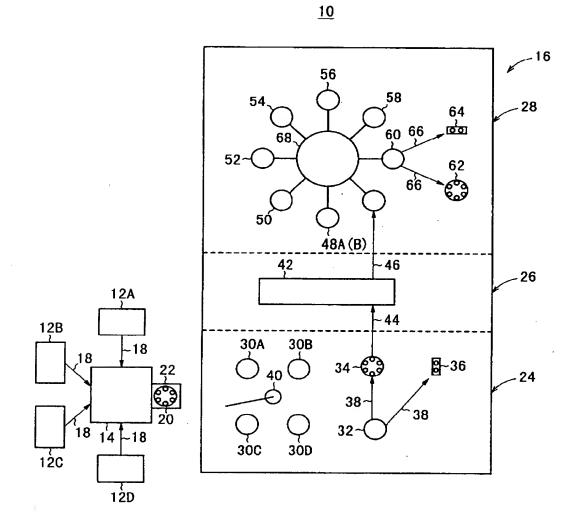
【図9】

FIG. 9



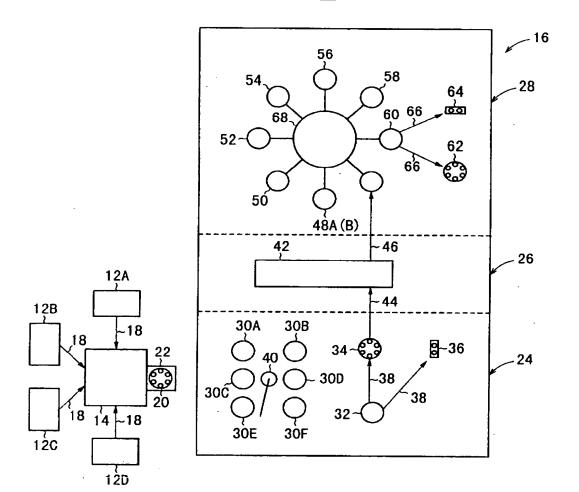
【図10】

FIG. 10



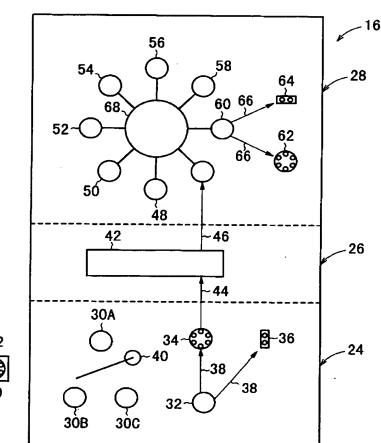
【図11】

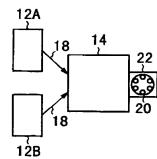
FIG. 11



【図12】

FIG. 12





【図13】

FIG. 13A

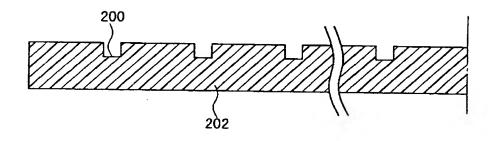
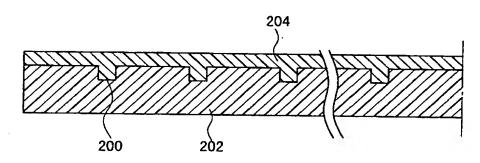
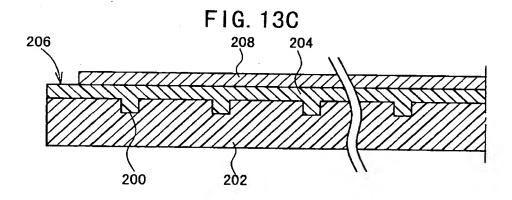


FIG. 13B





【図14】

FIG. 14A

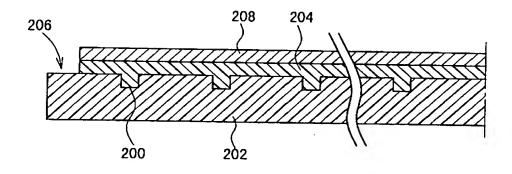
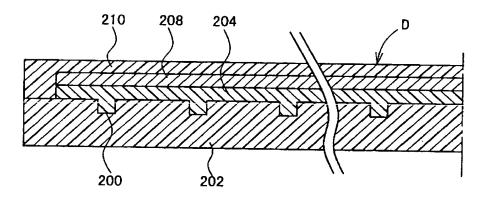


FIG. 14B





#### 【書類名】要約書

#### 【要約】

【課題】情報記録媒体の製造ラインを簡素化することにより、製造ラインの品質管理を容易にし、情報記録媒体の歩留まりの向上を図る。また、情報記録媒体の製造ラインを構成する各機器のメンテナンス費用を削減し、製造設備の小型化、設置スペースを縮小する。

【解決手段】基板202上に、情報を記録することができる色素記録層204を 有する情報記録媒体の製造方法において、基板202を成形する1台の基板成形 機12と、色素記録層204を形成する1台の色素溶液塗布機構30とにより製 造ラインを構成する。

【選択図】図1

### 出願人履歷情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社